

Exceleram annuncia nuovi moduli di memoria



LINK (<https://www.nexthardware.com/news/ram-memorie-flash/4968/exceleram-annuncia-nuovi-moduli-di-memoria.htm>)

Nuovi kit da 8GB dual channel e chip Hynix per il produttore tedesco.

"Le nostre nuove memorie X Series sono finalmente pronte" ... ha affermato Mr. Kent Lee, direttore Marketing di Exceleram.

Di seguito la lista completa dei moduli equipaggiati con i chip Hynix CFR:

- E30106X 2GB (1x2GB) 1333MHz, CL9, 1.5V, w/o Heatsink
- ↔
- E30112X 4GB (1x4GB) 1333MHz, CL9, 1.5V, w/o Heatsink
- E30149X 4GB (1x4GB) 1600MHz, CL11, 1.5V, w/o Heatsink
- ↔
- E30146X 4GB (1x4GB) 1600MHz, CL9, 1.5V, w/o Heatsink
- E30150X 4GB (1x4GB) 1866MHz, CL9, 1.65V, w/o Heatsink
- E30138X 8GB (2x4GB) 1866MHz, CL9, 1.65V, Black Sark Heatsink

↔



↔

- E30149XB 4GB (1x4GB) 1600MHz, CL11, 1.5V, Black PCB, w/o Heatsink
- E30146XB 4GB (1x4GB) 1600MHz, CL9, 1.5V, Black PCB, w/o Heatsink
- EBW301X 8GB (2x4GB) 1600MHz, CL9, 1.5V, Black PCB, White Sark Heatsink
- E30150XB 4GB (1x4GB) 1866MHz, CL9, 1.65V, Black PCB, w/o Heatsink
- E30138XB 8GB (2x4GB) 1866MHz, CL9, 1.65V, Black PCB, Black Sark Heatsink

↔